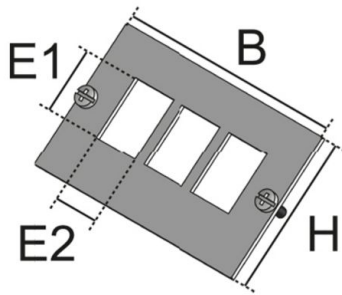


UDEP AMP

platine voor datatechniek

Inbouwplatine van aluminium, met zwarte coating. Voor inschroeven in een data-toestel drager. Voor aansluiten van datajacks.



materiaal	Aluminium, eenzijdig met zwarte coating
montagewijze	schroefbaar
toepassingsgebied	toestelbeker data
opname voor fabrikant	TE Connectivity: AMP Corning: FutureCom™ S1200 module Cat.7A Siemon: TERA® 4-Pair Outlet

Aluminium

Product	H	B	E1	E2	mechanismen	G
UDEP-AMP 3	46 mm	75 mm	19,3 mm	14,6 mm	3	0,03 kg

H: hoogte
B: breedte
E1: inbouwmaat
E2: inbouwmaat
mechanismen: max. aantal installeerbare datajacks
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGETD

